## **DIES FOR PRESS-MOLDING GLASS**

Patent Number:

JP1320233

Publication date:

1989-12-26

Inventor(s):

HIROTA SHINICHIRO; others:

Applicant(s):

**HOYA CORP** 

Requested Patent:

JP1320233

**Application** 

JP19880152970 19880621

Priority Number(s):

IPC Classification:

C03B11/00

EC Classification:

Equivalents:

JP2616964B2

## **Abstract**

PURPOSE:To make post-machining such as polishing unnecessary after press molding by forming an SiC and/or Si3N4 film as an intermediate layer and a carbon film as a top layer on the face-shaped part of each glass base. CONSTITUTION:An SiC and/or Si3N4 film of <=1mum thickness as an intermediate layer 6 and a carbon film of <=1mum thickness as a top layer 7 are formed on the face-shaped part of each SiO2-based glass base 5 having a face shape corresponding to the shape of a press-molded glass product to be produced. The layers 6, 7 may be formed by sputtering or ion plating.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-320233

@Int. Cl. 4

識別記号

ホーヤ株式会社

广内整理番号

④公開 平成1年(1989)12月26日

C 03 B 11/00

N-6359-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称 ガラスプレス成形用型

> ②特 願 昭63-152970

②出 顧 昭63(1988)6月21日

個発 明 者 広 田 馆 一郎 @発 明 者 澤  $\blacksquare$ 浩 之 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

個発 明 者 楠 美 康 夫 ⑪出 顋 人

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

四代 理 人 弁理士 中村 静男

阳

1. 発明の名称

ガラスプレス成形用型

2. 特許請求の範囲

こ酸化ケイ素を主要成分とし、かつ製造さ れるべきガラスプレス成形品の形状に対応する面 形状を有するガラス基盤と、該ガラス基盤の前記 面形状部分の上に少なくとも設けられた炭化ケイ **森及び/又は窓化ケイ素膜からなる中間脳と、眩・** 中間層の上に設けられた炭素膜からなる最上層と を含むことを特徴とするガラスプレス成形用型。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本見明は、ガラスプレス成形用型に関し、特に プレス成形後に研磨等の後加工を必要としない真 精度のガラスプレス成形品を得るための成形型に 関する。

〔従来技術〕

ガラスプレス成形品を得るための成形型として、 被成形ガラスのプレス協度よりもガラス転移造度

の高いガラスを基盤材料とする成形型が知られて おり、このようなガラス製の成形型として、特別 昭 6 2 - 2 2 6 8 2 5 号公報には、成形型への被 成形ガラスの融著を防止するために、ガラス基盤 上に例えば炭素膜からなる融着防止層を設けたも のが知られている。

#### [ 発明が解決しようとする課題]

上記の特開取62-226825月公根に記載 のガラス製の成形型において、触着防止層である 世 素 膜 は 真 空 薫 着 法 、 ス パ ッ タ リ ン グ 法 、 イ オ ン プレーティング法等によりガラス基盤上にコーテ ィングされているが、本発明者らの研究の結果、 ガラス基数上に炭素層をコーティングした場合は、 基盤に対する炭素膜の付着力が乏しく、炭素膜が 経時とともに剥削し、下記のような問題点が生じ ることが明らかとなった。

- ⑷ 炭素膜の触着防止層としての機能を長期間 に亘って発揮することができず、成形型の舟 命が短い。
- 6) 成形型の型面に着しい肌荒れを生じ、形状

精度も扱われるので、姦面精度を有し、光学的にも欠陥のない所望のガラスプレス成形品を得ることができない。

使って本発明の認題は、基盤に対する政策限の付給力を向上させて関系限の到望を防止することにより、前記の問題点の及び句を解消したガラスプレス成形用型を提供することにある。

#### [双盟を解決するための手段]

' 3

本発明は、上述の四倍を保めするためになったのであり、本発明のガラスプレス成形用型は、一、大力のであり、本発明のガラスプレス成形の形状に対応されるができまるがある。気ガラス基盤の前配の形状はの上に少なくとも設けられた皮化し、、気中間をというなる中間をと、気がらなる中間をといる。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のガラスプレス成形用型は、経路としてガラス基盤を用いるものであり、該ガラス基盤は、

10<sup>-7</sup>/でであって、両ガラスともにガラス仮修 営度が高く、急度張係数が小さいので、ガラスア レス成形用型の碁祭材料として好適である。

次に②の条件を満足するガラス基盤は、基盤材 料であるガラスを冷局加工することにより、以益 されるべきガラスプレス成形品の形状に対応する 面形状に仕上げることにより形成することができ るが、上述の二酸化ケイ系と酸化アルミニウムと を必須成分として含むガラスの包合は、爲吹化し たこのガラスを所定形状を有する型に入れてプレ ス成形することにより形成するのが好ましい。そ の理由は、この方法によれば、高額应の加工を必 翌とする型はマスター型だけとなり、このマスタ - 型を用いて、所定形状を有する多段の苺図を容 曷に安函に製作できるからである。なお、基盤の 全体を上述のガラスのプレス成形により形成する 必要はなく、壁の成形面に対応する形状の部分の みを作以し、これを他の基盤部分(ガラス以でも **包く、ガラス以外の他の材料で料成されても良い)** と接合することによりガラス基盤を好ても良い。

①:二級化ケィ森を主要成分とし、②: 製造されるべきガラスプレス成形品の形状に対応する面形状を有するものである。

本発明のガラスプレス成形用型は、ガラス基盤の前記両形状部分の上に少なる中間層を設けたた。ないなる中間層を設けたないのである。ガラス基盤上に設けられた炭化ケイ系及びノ又は整化ケイ系数を中間断と呼ぶのはないのからなる。大変のからなる及上度が設けられるからための、炭系関がらの検討によれば、この中間回に、前記のガラス基盤と限上度との密値性を向上させて最上層の刺媒を防止し、その結果、

が風上層が監督防止層としての観館を及期間に 直って発揮でき、成形型のは命を長くすることが でき、健興的である、

は成形型の型面のは大面組さが低く押えられ、かつ形状特度が高く保たれるので、高面鉛度を有し、光学的にも欠陥のない所望のガラスプレス成形品を得ることができる

母の技術的効果が得られることが明らかとなった。 この中間応は反さが沿常 1 μο 以下であるのが 好ましい。

14 PM

世化ケイ策及び/又は窓化ケイ緊要からなるこの中間 図 は スパッタリング 法、イオンプレーティング法、 ブラズマ C V D 法、真空 競替法 などの 成 段手段により形成される。

成化ケイ発設からなる中間原をスパッタリング 法で形成する場合には、基盤過度 2 5 0 ~ 6 0 0 で、RFパワー密度 3 ~ 1 5 W / cd、スパッタリング時 真空度 5 × 1 0 <sup>-4</sup> ~ 5 × 1 0 <sup>-1</sup> torrの 定曲で下記の組み合せのスパッタターゲット とスパッタガスを用いてスパッタリングを行なうのが好ましい。

ターゲット ガス 組み合せ① SiC A「又は(A「+H<sub>2</sub>) " ②(SiC+C)A「又は(A「+H<sub>2</sub>) " ③ Si (CH<sub>4</sub>+A「)

また窓化ケイ系数からなる中間語をスパッタリング法で形成するには、基盤組度 2 5 0 ~ 6 0 0 で、R F パワー密度 3 ~ 1 5 W / cd、スパッタリング時質空度 5 × 1 0 <sup>-4</sup> ~ 5 × 1 0 <sup>-1</sup> torrの 位曲

度が10<sup>-2</sup>torr程度のグロー放転させた雰囲気を通して活性化させて、250~600℃に加益された経路上に強化ケイ系膜を堆積させるのが好ましい。なお、前記グロー放電の代りに、高周波などにより、ガスと無発金属をイオン化しても良い。

炭化ケイ発度からなる中間図をアラズマCVD、REで形成する場合には、DCアラズマCVD、RFブラズマCVD、マイクロ波ブラズマCVD等の方法が有効である。既料ガスとして四迭化ケイ深、プロバン、水深を用いて、経路透度700~900℃、圧力0.1~300torrの短囲で基盤上に炭化ケイ系度を付容させるのが好ましい。

**炭化ケイ系数からなる中国間を真空競打法で形** 

で下記の①み合せのスパッタターゲットとスパッ タガスを用いてスパッタリングするのが好ましい。

ターゲット ガス

個み合せの Si3 N4 Ar又は(Ar+N<sub>2</sub>) " ② Si N2又は(Ar+N<sub>2</sub>)

世化ケイ茶股からなる中間暦をイオンプレーティング法で形成する場合には、Siインゴットを出子ビームなどで海深蒸発させたのち、CH 4 ガス等の炭化水系ガス又は該炭化水系ガスとArガスとの混合ガスからなり、真空度が10~2 torr程度のグロー放電させた雰囲気を辿して活性化させて、250~600でに加熱された基盤上に炭化ケイ系数を堆積させるのが好ましい。なお、ガスと無発金属をイオン化しても良い。

窓化ケイ棄膜からなる中間層をイオンプレーティング法で形成するには、Siインゴットを電子ピームなどで溶解 競発させたのち、N2 ガス又はN2 ガスとArガスとの混合ガスからなり、真空

成する場合には、10<sup>-4</sup> torr程度に真空排気されたチャンパー内で回転している炭化ケイ深焼結体の外周面に接切方向からCO2 レーザービームを10<sup>4</sup> W/d程度のパワー密度で照射して、炭化ケイ深を蒸発させて対向した基盤に付替させるのが好ましい。なお、基盤造度は250~600℃である。また、ルツボ内に炭化ケイ紊焼結体のタブレットを入れて電子ビームにより蒸発させて、250~600℃に加熱された基盤に付望させることもできる。

もできる。

なお 放化ケイ 深と 区化ケイ 深との 混合物によって中間 暦 を 形成しても 良い。 また中間 暦 の 一部 を 放化ケイ 孫 似と し、 残り を 変化ケイ 孫 似とする こともできる。

本発明のガラスプレス成形用型は、上述の中間 煙の上に、彼成形ガラスの眩宕防止層としての炭 森設からなる及上層が設けられている。この及上 層は厚さが1 μ m 以下であるのが好ましい。

及上暦を構成する関係製はスパッタリング法、 プラズマCVD法、CVD法、真空無管法、イオンプレーティング法等の手段により成膜される。

炭素膜をマイクロ彼プラズマ CVD 法により形

成する場合には、基盤 過度 6 5 0 ~ 1 0 0 0 ℃、マイクロ 放眠力 2 0 0 W ~ 1 K W、ガス圧力 1 0 -2 ~ 6 0 0 torrの条件下に、原料ガスとしてメタンガスと水 栞ガスを用いて成関するのが好ましい。

炭素関を真空薫管法により形成する場合には、 真空中で炭素格をアーク放電させて蒸発させ、蒸 組するのが好ましい。

炭素限をイオンプレーティング法により形成する場合には、ベンゼンガスをイオン化するのが好ましい。

ガラスプレス成形用型は、上型および下型型 び 下型を 祝助 するように 収納する 累内型により基本的に 紹成されるが、 ガラス 基盤、 中間 西部よび 母上 恩によって 保成すべきものは 上型と下型であり、 窓内型 は 炭化ケイ 尿 焼 結 体 毎 の 通常の 材料からなるものを 用いても良い。また、 上型および下型の全体を 三層 超過とする こともできる。また上型、下型のいずれか一方の中間 図を 皮化

.

ケイ茶銀とし、他方の中間質を**核化ケイ**茶膜とすることもできる。

### [作用]

本発明のガラスプレス成形用別はガラス基盤と、 炭素膜からなる原上層との間に、炭化ケイ森又は 酸化ケイ森膜からなる中間層を介在させたもので あり、核中間層はガラス基盤にも炭系膜からなる 風上層にも観和性を有するので、ガラス基盤と炭 系膜からなる風上層との密収性が落しく向上する。 【実施例】

以下、本発明の突焰例を説明する。

#### 双路图1

本発明の成形型を含むガラスプレス成形を図の一例を第2回に示す。 第2回において、成形型は上型1、下型2及びな内型3で和成され、上型1及び下型2はな内型3内に和助するように収めされており、この上型1と下型2との間に、成形されるペきガラス塊4がセットされる。

\_ 上型1および下型2は第1回に示すように、ガラス番盛5の、冒逸されるべきガラスプレス成形

 中間隔6形成のためのスパッタリング法条件

 基盤協庭 300℃

 R F パワー密度 5 W / cd

 真空底 5 × 1 0 -3 torr

 ターゲット SIC

فالمناه والمتاب فيستنفق والمنوارة والمار

スパッタガス Ar

さらにこの中間階6上の級上層7は下配条件でのスパッタリング法により形成され、その段厚は500Åであった。

長上層7形成のためのスパッタリング法条件

**品盤温度 300℃** 

RFパワー密度 9W/di

英空度 5×10<sup>-3</sup>torr

ターゲット C

スパッタガス Ar

次に、上記3層構造からなる上型1及びは体体を用い、また名内型3として炭化ケイ・素焼になり、 数成形型を用いて成形型を以下のように行なった。 サウカ の 上記 成形型 の り の り の り に 支持台10を介 し て と 数 は で け け た に 石 英管11の外 周 に 巻き付けた に ー 1

数解材料として、原料組成が重量%でSiO257.0、Al20312.0、ZnO 10.0、PbO5.0からなるガラス(転移温度730で、無彫器、のからなるガラス(転移温度730で、無彫器、ないのなるときに、これを所観の面形状を有する型に入れて、不活性ガス(N2)雰囲気中でプレス温度850で、アレス圧力50㎏/cx\*で30秒間プレス成形して、上型1および下型2のための基盤5を得た。

次にこの基盤5上に、500人の炭化ケイ素製からなる中間度8を下記条件でのイオンプレーティング広により成数した。

基盤温度 500℃

競発金属 SI

真空度 5×10<sup>-2</sup>torr

反応ガス CH4+Ar

電子ピーム 10KV.400~450mA

2により、成形型と共にガラス頃4を加無し、押し棒13を下降させて、520℃で、50㎏/ca²の圧力で30秒間プレスした。その後圧力を解さ、押られたガラスプレス成形品を、上型1的よび下型2と接触させた状態のまま上記転移温度まで操冷し、次いで室場付近まで急冷して、ガラスプレス成形品を成形型から取り出した。

このガラスプレス成形品は上、下型の面形状がそのまま転写され、高面特度を有するレンズであり、型との触覚がなく、光学的にも欠陥は認められなかった。

このような成形操作を挟けたところ、500回位から最上層にわずかに飢荒れが見られるようになったが、1000回までは使用に耐え得ることが判明した。100回成形操作を行なった後、と数素プラズマアッシング法により最上層の検索数を除去し、中間殿の機会面虚を逆スパッタリングした後、再び最上層を形成し、以後のプレス成形に供した。

実施例2

のパワー

さらに、この中間暦 6 上に、1000人の炭素 設からなる最上階 7 を下記条件でのマイクロ波プ ラズマ C V D 法により成説した。

· 基盤協度 700°C

原料ガス メタン+水素 100cc/■in メタン糖度(CH4/CH4+H2)

8 aol %

・マイクロ波パワー 500W

反応時間 90分間

得られた、基盤5、中間度6及び風上層7からなる上型1及び下型2を用いて成形型を組み立て、ガラスのプレス成形を実施した結果、3000回のプレス成形においても成形型には変化が認められず、高面精度のガラスプレス成形品が得られた。

实施例3

基盤材料として、石英ガラス(転移協度約12 00℃)を用い、これを冷節加工して、実施例1 におけると同一形状の甚盤5を形成した。

次にこの基盤5上に、3000人の窓化ケイ系 説からなる中間度6を下記条件でのプラズマCV D 法により成談した。

## 中間図6形成のためのプラズマCVD法条件

原料ガス 四塩化ケイ素、窒素、水素

反応温度 800℃

反応時間 20分間

更にこの中間 暦 6 上に、3 0 0 0 人の炭素膜からなる 最上層 7 を下記条件でのマイクロ波プラズマ C V D 法により成設した。

最上隔7形成のためのマイクロ放プラズマCV

D法条件

基盤温度 900°C

原 村 ガ ス メ タ ン + 水 素 1 5 O cc / min メ タ ン 数 度 ( C H 4 / C H 4 + H z )

15 mol %

マイクロ技パワー 550w

反応時間 40分間

得られた、基盤5、中間層6及び最上層7から

なる上型1及び下型2を用いて成形型を削み立て、 ガラスのプレス成形を実施した結果、実施例2と 同様の結果が得られた。

#### 实施例 4

扱怒材料として石英ガラスを用い、実施例1と 同様の条件で中間層を形成し、実施例3と同様の 級上層を形成した。ガラスのプレス成形を実施し た結果、実施例2と同様の結果が得られた。

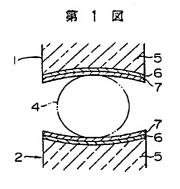
## ( 発明の効果 )

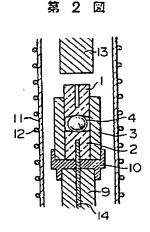
#### 4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明のガラスプレス成形用型の部分図、第 2 図は、本発明のガラスプレス成形用型を含むガラスプレス成形装御の概略図である。

1 ・・・上型、 2 ・・・下型、 3 ・・・ 案内型、 4 ・・・ ガラス焼、 5 ・・・ ガラス基盤、 6 ・・・ 中間層、 7 ・・・ 最上層、 9 ・・・ 支持棒、 1 0 ・・・ 支持台、 1 1 ・・・ 石英管、 1 2 ・・・ ヒーター、 1 3 ・・・ 押し棒、 1 4 ・・・ 熱電対。

出额人 ホーヤ 株式 会社代理人 弁理十 中 村 節 男





- 1 … 上型
- 2 … 下型
- 3 … 契内型 4 … ガラス境
- 4 … ガラス味 5 … ガラス基盤
- 6 … 中間層:
- 7 … 最上層
- 9 … 支持福
- 10 … 支持台
- 11 … 石英管
- 12 ... ヒーター
- 13 … 押し棒
- 14 … 购電対

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第1区分 【発行日】平成8年(1996)7月9日

【公開番号】特開平1-320233 【公開日】平成1年(1989)12月26日 【年通号数】公開特許公報1-3203 【出願番号】特願昭63-152970 【国際特許分類第6版】

手統補正磁

平成7年3月28日

特許庁長官 段

1. 事件の表示

昭和63年特許原第152970号

2. 発明の名称

ガラスプレス成形用型

3、補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 ホーヤ株式会社

4.代 理 人

住 所 〒110 東京都台東区東上野1丁目26番12号 熊切ビル2階

氏名 弁理士(6085) 中 村 静 男/// 5. 補正命令の日付 自 免

6. 補正の対象

明細者の特許請求の範囲の個

免明の詳細な説明の概

- 7. 補正の内容
- (1)特許請求の範囲を別紙の通り改める。
- (2)明報書館3頁章終行~第4頁1行の「放ガラス基板は、・・・とし、 ②:」を削る。
- (3)回察4頁4行の「先す①の条件を満足する」を『ガラス基板に用いる』に改める。
- (4)関第5頁4行の「次に・・・賞足する」を削る。

(別廷)

#### 特許請求の範囲

1. 製造されるべきガラスプレス成形品の形状に対応する面形状を有するガラス基盤と、抜ガラス基盤の前紀面形状部分の上に少なくとも設けられた炭化ケイ素及び/又は製化ケイ素酸からなる中間層と、抜中間層の上に設けられた炭素膜からなる量上層とを含むことを仲敵とするガラスプレス成形用型。